

2024年12月6日

株式会社進和

第39回 【東京】ネプコン ジャパンに出展します

このたび、当社はアジア最大級のエレクトロニクス総合展である、「第39回 ネプコン ジャパン」に出展いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。塗布工程&エアレーザはんだ付け一体型装置「Quspa SOALA」をはじめとした各種塗布装置や、パワーデバイス、車載部品、メタライズ基板に関連した装置・製品を展示致します。

第39回 ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

1. 会期

2025年1月22日(水)~24日(金) 10:00~17:00

2. 会場

東京ビッグサイト 東展示棟・東1ホール

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

※最寄り駅

- ・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分
- ・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

3. 小間番号 E7-24&32 (東1ホール)

出展内容の詳細については、ネプコン ジャパン公式サイトより
来場案内>出展社情報 (株)進和 詳細ページをご確認ください。

公式サイト URL : <https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html/>

是非とも進和ブースまで足をお運びいただきますようお願い申し上げます。

以 上